

信用评级公告

联合〔2026〕1855号

联合资信评估股份有限公司

关于终止安集微电子科技（上海）股份有限公司主体及相关债项

信用评级的公告

受安集微电子科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）委托，联合资信评估股份有限公司（以下简称“联合资信”）对公司主体及相关债项进行了信用评级。根据最新的评级结果，公司主体长期信用等级为AA⁻，“安集转债”债项信用等级为AA⁻，评级展望为稳定，评级结果有效期为本期债券的存续期。

根据公司于2026年3月13日披露的《安集微电子科技（上海）股份有限公司关于实施“安集转债”赎回暨摘牌的公告》，2026年3月26日为“安集转债”最后一个转股日，未转股的可转债将于2026年3月27日被强制赎回。根据公司于2026年3月28日披露的《安集微电子科技（上海）股份有限公司关于“安集转债”赎回结果暨股份变动的公告》，“安集转债”已于2026年3月27日完成赎回款发放，不再存续，并于2026年3月27日在上海证券交易所摘牌。根据有关法规、监管规定、自律规则及联合资信《终止评级制度》，自本公告发布之日起，联合资信终止对公司及“安集转债”的信用评级，并将不再更新公司及上述债项的评级结果。

特此公告

联合资信评估股份有限公司

二〇二六年三月三十日